

RÅDETS DIREKTIV

af 16. december 1986

om retlig beskyttelse af halvlederprodukters topografi

(87/54/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Halvlederprodukter spiller en stadig større rolle inden for en lang række industrier, og halvlederteknologi kan følgelig betragtes som værende af fundamental betydning for Fællesskabets industrielle udvikling;

halvlederprodukters egenskaber afhænger i vid udstrækning af deres topografi, og udviklingen af sådanne topografier kræver, at der investeres betydelige menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer, hvorimod sådanne produkters topografi kan kopieres for en brøkdelen af de omkostninger, som en selvstændig udvikling heraf er forbundet med;

halvlederprodukters topografi er ikke i alle medlemsstater klart beskyttet af den eksisterende lovgivning, og hvor der findes en sådan beskyttelse, er den af forskelligt indhold;

visse forskelle i den retlige beskyttelse af halvlederprodukter i de enkelte medlemsstaters nationale lovgivninger har direkte og negative virkninger for det fælles markeds funktion med hensyn til halvlederprodukter, og sådanne forskelle kan blive endnu større, efterhånden som medlemsstaterne indfører ny lovgivning på dette område;

bestående forskelle, der har sådanne virkninger, må fjernes, og det må sikres, at der ikke opstår nye forskelle, som har negative virkninger for det fælles marked;

med hensyn til at udvide beskyttelsen til også at omfatte personer fra tredjelande bør der stå medlemsstaterne frit for at træffe egne foranstaltninger, såfremt Fællesskabet ikke har truffet beslutninger inden for et bestemt tidsrum;

Fællesskabets rammebestemmelse vedrørende beskyttelse af halvlederprodukters topografi kan i første omgang begrænses til visse grundlæggende principper i form af bestemmelser, der angiver, hvem og hvad der skal beskyttes, hvilke enerettigheder der skal tilkomme de beskyttede personer med hensyn til at tillade eller forbyde visse handlinger, undtagelser fra disse rettigheder samt for hvilket tidsrum beskyttelsen skal gælde;

andre spørgsmål kan indtil videre afgøres på grundlag af national lovgivning, specielt spørgsmålet om, hvorvidt registrering eller deponering skal være en betingelse for beskyttelse samt, med forbehold af en undtagelse for licenser, der udstedes alene med den begrundelse, at en vis tid er forløbet, spørgsmålet om, hvorvidt og på hvilke betingelser der kan udstedes ikke-fakultativ licens til beskyttede topografier;

beskyttelse af halvlederprodukters topografi efter dette direktiv må ikke være til hinder for, at anden form for beskyttelse kan bringes i anvendelse;

det kan på et senere stadium overvejes at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på retlig beskyttelse af halvlederprodukters topografi i Fællesskabet, hvis det måtte være påkrævet, hvorimod det er nødvendigt, at samtlige medlemsstater hurtigst muligt anvender fælles grundlæggende principper i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL 1

Definitioner

Artikel 1

1. I dette direktiv forstås ved:

- a) halvlederprodukt: ethvert produkt på slut- eller mellemtrinnet, som
- i) udgøres af et materialelegeme, der indbefatter et lag halvledermateriale,
 - ii) har et eller flere andre lag af ledende, isolerende eller halvledende materiale placeret i et forud fastlagt tredimensionalt mønster, og
 - iii) udelukkende eller sammen med andre funktioner er beregnet til udføre en elektronisk funktion;

(1) EFT nr. C 360 af 31. 12. 1985, s. 14.

(2) EFT nr. C 255 af 13. 10. 1986, S. 249.

(3) EFT nr. C 189 af 28. 7. 1986, s. 5.